

## ADDITIVE FERTIGUNG – WIE GEHT DIE REISE WEITER? TECHNOLOGIEFORUM MIT AUSSTELLUNG UND FACHPODIUM

**AUSSTELLUNG:** Als untrennbarer Bestandteil von Intec und Z bietet das Technologieforum jedem Aussteller einen eigenen Infopoint und Platz für seine Exponate und Darstellungen. Jede Fläche verfügt über eine beschriftete Stele mit Basismöblierung und kann zusätzlich mit Mietmöbeln individuell gestaltet werden.



**FACHPODIUM:** Das Fachpodium ist in die Ausstellungsfläche des Technologieforums integriert. Es bietet an allen Messtagen interessante Vorträge und Diskussionsrunden aber auch beste Möglichkeiten zum Netzwerken.



### KONDITIONEN ZUR BETEILIGUNG AN DER AUSSTELLUNG:

**Teilnahmepaket für Aussteller Intec / Z 2025** \_\_\_\_\_ **450,- €** (zzgl. gesetzl. USt.)

Leistungen: Präsentationsfläche mit Counter, 1 Prospektständer, beschriftbare Stele, 1 Barhocker, 1 Podest, 1 Ausstellerausweis

**Teilnahmepaket für Nicht-Aussteller Intec / Z 2025** \_\_\_\_\_ **1.200,- €** (zzgl. gesetzl. USt.)

Leistungen: Präsentationsfläche mit Counter, 1 Prospektständer, beschriftbare Stele, 1 Barhocker, 1 Podest, 1 Ausstellerausweis, Medienpauschale (Pflichteintrag in der Ausstellerdatenbank Intec / Z 2025 | online mit Firmierung | Anschrift, 1 Eintrag in der Warengruppe-Technologieforum)

### SESSIONS:

- **Material und Prozess**
- **Digitalisierung**
- **Bauteilfertigung**
- **Ersatzteil- / Bauteilbeschaffung**
- **Recyclinggerechtes Design**

Das Programm steht ab Oktober 2024 auf unseren Internetseiten zur Verfügung und wird regelmäßig aktualisiert.

Die Verfahren der Additiven Fertigung sind in der industriellen Produktion angekommen. Das Technologieforum des Messeverbunds stellt unter dem Motto „Additive Fertigung – wie geht die Reise weiter?“ Anwendungen aus den unterschiedlichsten Einsatzbereichen vor. Die industrieorientierte Forschung korrespondiert dabei mit weitgespannten Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis. Das Technologieforum zeigt an ausgestellten Exponaten beteiligter Unternehmen und in einem stringent ausgerichteten Fachpodium, dass die Reise gerade erst begonnen hat.

### PROGRAMMBEIRAT

**Prof. Dr.-Ing. Frank Brückner**

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS

**Dr. Ines Dani,**

Building 3D e. V.

**Dr. Marie Franke-Jurisch**

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM Dresden

**Dr. Ronny Grunert**

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

**Dr. Thomas Heber**

Composites United e. V.

**Alexander Hoffmann**

Building 3D e. V.

**Dr. Heike Illing-Günther**

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V.

**Dr.-Ing. Alexander König**

BMW AG Werk Leipzig

**Dr.-Ing. Elena Lopez**

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS + AGENT-3D

**Prof. Dr.-Ing. Sebastian Scholz**

Fraunhofer-Kunststoffzentrum Oberlausitz

**Christian Vogel**

TU Dresden, Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik ILK

**Prof. Dr.-Ing. Thomas Weißgärber**

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM Dresden

**Marcus Witt**

metrom Mechatronische Maschinen GmbH

**Das Technologieforum wird im Rahmen der breit aufgestellten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Messeverbundes im In- und Ausland aktiv beworben!**

- umfangreiche Fachbesuchermailings im In- und Ausland
- Insertionen in wichtigen Fachtiteln und Portalen
- Pressemitteilungen und News
- Bereitstellung von kostenlosen Werbemitteln (Prospekte, Plakate, Werbebanner, kostenlose Kundeneinladungen etc.)

**Ihr Kontakt:** Die Leipziger Messe GmbH ist Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen in Vorbereitung und Durchführung des Technologieforums.



Leipziger Messe GmbH | Messe-Allee 1 | 04356 Leipzig  
**Annegret Jerke, a.jerke@leipziger-messe.de, Tel.: +49 341 678-8334**  
**www.messe-intec.de | www.zuliefermesse.de**